

ドコモUIMカード材質一覧

バージョン(カラー)	Ver.7 (グリーン)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
タレスDIS(AX)	ABS樹脂	-	銅	金メッキ
アイデミア(ID)	ABS樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ

バージョン(カラー)	ahamo (ブルー)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
大日本印刷(DN)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ
ギーゼッケ アンド デブリエント(GD)	ポリカーボネイト樹脂 +ABS樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ

バージョン(カラー)	Ver.6 (ライトブルー)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
ジェムアルト(AX)	ABS樹脂	-	銅	金メッキ
大日本印刷(DN)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ
ギーゼッケ アンド デブリエント(GD)	ポリカーボネイト樹脂 +ABS樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ

バージョン(カラー)	Ver.5 (ピンク)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
ジェムアルト(AX)	ABS樹脂	-	銅	金メッキ
大日本印刷(DN)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ
ギーゼッケ アンド デブリエント(GD)	ABS樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ
	ポリカーボネイト樹脂 +ABS樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ
東芝(TS)	PET樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	-	銅	ニッケルメッキ +金メッキ

ドコモUIMカード材質一覧

バージョン(カラー)	Ver.4 (レッド)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
ジェムアルト(AX)	ABS樹脂	-	銅	金メッキ
大日本印刷(DN)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ
	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	-	銅	金メッキ
ギーゼッケ アンド デブリエント(GD)	ABS樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ
東芝(TS)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	-	銅	ニッケルメッキ + 金メッキ

バージョン(カラー)	Ver.3 (ホワイト)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
アクサルト/ ジェムアルト(AX)	ABS樹脂	-	銅	金メッキ
	PET樹脂 + PET-G樹脂	-	銅	金メッキ
大日本印刷(DN)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	-	銅	金メッキ
ジェムプラス(GE)	PET樹脂	バーニッシュ加工	銅	金メッキ

バージョン(カラー)	Ver.2 (グリーン)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
アクサルト(AX)	PET樹脂 + PET-G樹脂	PET-G樹脂 オーバーレイ	銅	金メッキ
	PET樹脂 + PET-G樹脂	バーニッシュ加工	銅	金メッキ
大日本印刷(DN)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	アクリル系樹脂 熱硬化処理	銅	金メッキ
ジェムプラス(GE)	PET樹脂	PET-G樹脂 オーバーレイ	銅	金メッキ

ドコモeSIMカード材質一覧

バージョン(カラー)	Ver.1 (ブルー)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
大日本印刷(DN)	PET-G樹脂 + ポリカーボネイト樹脂	アクリル系樹脂 熱硬化処理	銅	金メッキ
ジェムプラス(GE)	PET樹脂	PET-G樹脂 オーバーレイ	銅	金メッキ

バージョン(カラー)	Ver.1 (ネイビー)			
製造元(略称)	カードボディ		IC (金属部)	
	使用素材	表面処理	使用素材	表面処理
ギーゼッケ アンド デブリエント(GD)	ポリカーボネイト樹脂 +ABS樹脂	アクリル系樹脂 UV硬化処理	銅	金メッキ